

1 HOLE TELECOM LUG



功能

Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications

Electrolytic grade copper

For use with nVent ERICO Cadweld mold GLPCC001TC only

技术参数

材料: Copper

表面处理: Tinned

Table 1/2

物料号	高度 (H)	宽度 (W)	厚度 (T)	长度 (L)	A	角度 (a)
B921CC14	7.93mm	15.88mm	3.18mm	22.23mm	9.5mm	90°
B921CC38	7.93mm	15.88mm	3.18mm	22.23mm	9.5mm	90°
B921CC516	7.93mm	15.88mm	3.18mm	22.23mm	9.5mm	90°

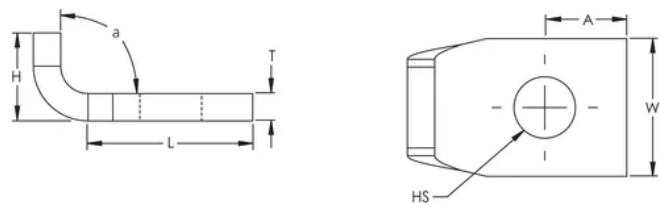
Table 2/2

物料号	孔尺寸 (HS)	等效导体尺寸
B921CC14	7.14mm	50.39mm ²
B921CC38	10.32mm	50.39mm ²
B921CC516	8.73mm	50.39mm ²

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For sizes not listed, contact us.

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER